明細書

芳香族ポリアミン誘導体

5 技術分野

本発明は、高耐熱かつ低誘電率を示すポリベンズアゾール (イミダゾール、オキサゾール、チアゾール) 膜を形成する上で有用な新規な芳香族ポリアミン誘導体に関する。

10 背景技術

25

従来、アダマンタン骨格を含有するポリベンズアゾールは、高耐熱樹脂として有用であることが知られている(例えば、「ジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス(Journal of polymer science)」 PartA-1 (1970),8(12),p.3665-6参照)。特に、3 官能・4官能のアダマンタンを用いた高架橋型ポリベンズアゾール類は、内部に分子レベルの空孔を多数有するため、比誘電率が低く、かつ機械的強度と耐熱性を備えているため、層間絶縁膜材料として極めて有用であることが知られている(例えば、特開2001-332543号公報参照)。これらの高架橋型ポリベンズアゾール類は、ポリリン酸等の縮合剤存在下で加熱するなどの製法にて合成することが可能であるが、得られた高架橋樹脂は溶媒への溶解性が極めて低いため、塗布などによる基板上への薄膜形成は極めて困難であり、層間絶縁膜として必要な膜厚を得ることはほとんど不可能である。

一方、全芳香族系鎖状のポリベンズアゾール類の薄膜形成方法として 、原材料となるモノマーアミン水溶液上に、もう片方の原材料モノマー となるアルデヒド誘導体を展開させ、気液界面上で重合させた膜を水平 付着法で基板上に累積させた後、空気中で熱処理することでポリベンズアゾールの薄膜を形成する方法が知られている(例えば、特開昭62-183881号公報参照)。しかしながら、この方法では薄膜形成までにかなりの時間を要するため工業生産には適しておらず、また最終工程で前駆体のポリイミンに酸化的熱処理を施すため、得られたポリベンズアゾール膜自身が酸化される可能性が高く、絶縁被膜に必要な機能である低誘電率化が期待できない。

加えて、原料モノマーである芳香族ポリアミン類は、化合物としての極性がかなり高いため、溶媒の選択が限られてしまう。特に極性の低い溶媒を用いた場合には、これらのモノマーが溶媒にほとんど溶解しないため、半導体層間絶縁膜などに必要な数百hmといった膜厚を実現することは極めて困難である。上記のような理由で、芳香族ポリアミン類を用いた高架橋型ポリベンズアゾール類の絶縁膜形成はこれまで困難であった。

15

20

25

10

5

発明の開示

本発明の目的は、高い架橋度を有するポリベンズアゾール類を構成でき、特に層間絶縁膜用途として必要とされる膜厚を容易に形成しうる絶縁膜形成材料として有用な新規な芳香族ポリアミン誘導体を提供することにある。

本発明の他の目的は、半導体部品などに有用な高耐熱かつ低誘電率のポリベンズアゾール類からなる絶縁膜を形成する上で有用な新規な芳香族ポリアミン誘導体を提供することにある。

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、モノマー 成分として、芳香族ポリアミンの4つのアミノ基のうち少なくとも一つ を特定の保護基で保護した誘導体を用いると、溶媒への溶解度が著しく 向上し、モノマー濃度の高い絶縁膜形成材料が得られ、これにより層間 絶縁膜などに必要な膜厚を有する絶縁膜を形成しうることを見いだし、 本発明を完成した。

すなわち、本発明は、下記式(1)

$$R^{a} \xrightarrow{Z} R^{b}$$

$$R^{c} \xrightarrow{Z} R^{d}$$
(1)

(式中、環Zは単環または多環の芳香環を示し、R°、R°、R°、R°は 環Zに結合している置換基であって、R°、R°は、同一又は異なって、 10 保護基で保護されていてもよいアミノ基を示し、R°、R°は、同一又は 異なって、保護基で保護されていてもよいアミノ基、保護基で保護され ていてもよい水酸基、又は保護基で保護されていてもよいメルカプト基 を示す。但し、R°、R°、R°、R°の少なくとも一つはアルキリデン基 で保護されたアミノ基を示す)

15 で表される芳香族ポリアミン誘導体を提供する。

本発明によれば新規な芳香族ポリアミン誘導体が提供される。この芳香族ポリアミン誘導体を絶縁膜形成材料として用いることにより、溶媒への溶解性を著しく向上することができ、アダマンタン骨格含有高架橋ポリベンズアゾールからなる絶縁膜を十分な膜厚で形成することができる。また、種々の溶媒への溶解性を高めることができるため、多様な半導体製造プロセスに応じた広範囲の膜厚を有するポリベンズアゾール膜を提供することが可能になる。このような絶縁膜形成材料を用いて形成された絶縁膜は、高い耐熱性と低い誘電率を発揮することができる。

25 図面の簡単な説明

第1図は、実施例15で得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルで

ある。

25

発明を実施するための最良の形態

本発明の芳香族ポリアミン誘導体は前記式(1)で表される。式(1)中、環Zにおける芳香環には、単環または多環の芳香族炭化水素環及 5 び芳香族複素環が含まれる。単環の芳香族炭化水素環としては、ベンゼ ン環が挙げられる。多環の芳香族炭化水素環としては、例えば、ナフタ レン環、アントラセン環、フェナントレン環、フェナレン環などの2つ 以上の芳香環がそれぞれ2個以上の原子を共有した縮合環構造をもつも の;ビフェニル環、ビフェニレン環、フルオレン環などの2つ以上の芳 10 香環が単結合等の連結基や脂環式環を介して結合した構造のものなどが 挙げられる。芳香族複素環としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子な どのヘテロ原子を1または複数含む単環または多環の芳香族複素環が挙 げられる。芳香族複素環の具体例としては、フラン環、チオフェン環、 ピリジン環、ピコリン環などの単環;キノリン環、イソキノリン環、ア 15 クリジン環、フェナジン環などの多環などが挙げられる。前記芳香環は 置換基を有していてもよい。このような置換基としては、反応を損なわ ないものであれば特に限定されない。前記置換基の代表的な例として、 例えばハロゲン原子(臭素、塩素、フッ素原子など)、脂肪族炭化水素 基(メチル、エチル、プロピル、ブチル、t-ブチルなどの炭素数1~ 20 4のアルキル基など)、脂環式炭化水素基(シクロヘキシル基などの3 ~15員程度のシクロアルキル基など)、芳香族炭化水素基(フェニル 、ベンジル、ナフチル、トルイル基などの炭素数6~20(好ましくは 6~14)程度の芳香族炭化水素基)などが挙げられる。

式 (1) 中、R°、R°におけるアミノ基の保護基には、例えば、アシル基 (ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、

バレリル、ピバロイル基などのC1-6脂肪族アシル基;ベンゾイル、ナフトイル基などの炭素数 6~20程度の芳香族アシル基など)、アルコキシカルボニル基(メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、tーブトキシカルボニルなどのC1-4アルコキシーカルボニル基など)、アラルキルオキシーカルボニル基(ベンジルオキシカルボニル基、pーメトキシベンジルオキシカルボニル基などのC7-20アラルキルオキシカルボニル基)、アルキリデン基(メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、イソブチリデン、ペンチリデン、シクロヘキシリデン、シクロヘキサノメチリデン基などの脂肪族アルキリデン基など)などが含まれる。

また、保護基で保護されたアミノ基には、ポリベンズアゾール化の反応を阻害しない範囲で、モノ置換アミノ基も含まれる。モノ置換アミノ基の例としては、メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、ブチルアミノ基、tーブチルアミノ基などのアルキルアミノ基;シクロヘキシルアミノ基などのシクロアルキルアミノ基;フェニルアミノ基などのアリールアミノ基;ベンジルアミノ基などのアラルキルアミノ基などが挙げられる。アミノ基の保護基としては、これらに限定されず、有機合成の分野で慣用のものを使用できる。

R°~R dにおけるアミノ基の保護基は、前記R°、R°におけるアミノ基の保護基として例示のものを使用できる。また、アミノ基の保護基としては、複数のアミノ基を同時に保護しうる保護基(多官能保護基)を使用することもできる。このような保護基には、例えば、カルボニル基、オキサリル基、ブタンー2、3ージイリデン基などが含まれる。このような保護基を使用した場合には、R°とR°(R°とR°、R°

. . . .

25

隣接した環が形成される。水酸基の保護基には、例えば、アルキル基(メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、t-ブチル、ペン チル、ヘキシル基などのC1-6アルキル基など)、シクロアルキル基(シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの3~15員のシクロアルキ ル基)、アラルキル基(ベンジル基などのCマ-20アラルキル基など)、 5 置換メチル基(メトキシメチル、ベンジルオキシメチル、t-ブトキシ メチル、2-メトキシエトキシメチル基などの総炭素数2~10程度の 置換メチル基)、置換エチル基(1-エトキシエチル、1-メチル-1 ーメトキシエチル基など)、アシル基(ホルミル、アセチル、プロピオ ニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、ピバロイル基などのС1-10 10 の脂肪族アシル基;シクロヘキシルカルボニル基などのC4-20脂環式ア シル基:ベンゾイル、ナフトイル基などのC 7-20芳香族アシル基など) 、アルコキシカルボニル基(メトキシカルボニル、エトキシカルボニル 、t-ブトキシカルボニルなどのCュー4アルコキシーカルボニル基など)、アラルキルオキシカルボニル基(ベンジルオキシカルボニル基、p 15 -メトキシベンジルオキシカルボニル基などのC1-20アラルキルオキシ - カルボニル基)などが含まれる。メルカプト基の保護基には、前記水 酸基の保護基として例示のものを使用できる。

式 (1) 中、環 Z における R° 、 R° の位置は、例えば、環 Z における Z 保護基で保護されていてもよいアミノ基である Z° 、 Z° を有する炭素原子に対して、それぞれ Z° 位または Z° 位置するのが好ましい。

例えば、式(1)の環 Zにおける R° (R°)を有する炭素原子の α 位に R° (R°)を有する芳香族ポリアミン誘導体とアダマンタンポリカルボン酸又はその誘導体が反応することにより、通常、アミノ基及び/又はカルボキシル基の保護基が外れて、5 員のアゾール環が形成される。具体的には、例えば、 R° が保護基で保護されていてもよいアミノ基の

場合にはイミダゾール環、R°が保護基で保護されていてもよい水酸基の場合にはオキサゾール環、R°が保護基で保護されていてもよいメルカプト基の場合にはチアゾール環がそれぞれ形成される。

また、式(1)の環 Z における R*(R*)を有する炭素原子の β 位に R*(R*)を有する芳香族ポリアミン誘導体とアダマンタンポリカルボン酸又はその誘導体が反応することにより、通常、アミノ基及び/又はカルボキシル基の保護基が外れて、6 員の含窒素環が形成される。 具体的には、例えば、R*がアミノ基又はモノ置換アミノ基の場合にはヒドロジアジン環、R*が水酸基の場合にはオキサジン環、R*がメルカプト基の場合にはチアジン環がそれぞれ形成される。

式 (1) 中、環 Z における R^* 、 R^* の位置としては、これらの基とアダマンタンポリカルボン酸におけるカルボキシル基とが結合して、隣接する炭素原子とともに例えば 5 員又は 6 員の環を形成しうる位置であれば特に限定されないが、好ましくは、 R^* と R^* [2つの - N H_2] が隣接しない位置である。

本発明の芳香族ポリアミン誘導体は、式(1)におけるR*、Rb、Rc、Rcの少なくとも一つがアルキリデン基で保護されたアミノ基である 化合物(すなわちイミン誘導体)である。

本発明の芳香族ポリアミン誘導体の代表的な例として、芳香環 Z をべ 20 ンゼン環及びビフェニル環に限り、また、保護基の数も4置換体又は2 置換体に限定した化合物を以下に示す。なお、本発明の芳香族ポリアミン誘導体はこれらに限定されない。

5

10

15

5

10

さらに、本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、例えば、式(1)に おけるZがベンゼン環であり、R*、Rbが共にアルキリデン基で保護さ れたアミノ基であって、N, N'' -ジイソプロピリデンーN', N'' $^{\prime}$ ージメチルー1,2,4,5-ベンゼンテトラアミン、N,N $^{\prime}$ $^{\prime}$ 15 -ジイソプロピリデン-N', N''-ジメチル-1, 2, 4, 5ーベン ゼンテトラアミン、N, N"-ジシクロヘキシリデン-N', N''' -ジメチルー1, 2, 4, 5 -ベンゼンテトラアミン、N, N' ' 'ジシクロヘキシリデン- N' , N' ' ' -ジメチル- 1 , 2 , 4 , 5 -ベンゼンテトラアミン、N, N" -ジベンジリデン-N', N'''-20 ジメチルー1, 2, 4, 5ーベンゼンテトラアミン、N, N' ' ' -ジ ベンジリデン-N', N''' -ジメチル-1, 2, 4, 5-ベンゼン テトラアミン、N, N"ージイソプロピリデンーN', N'''ージフ ェニルー1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミン、N, N' ' ' - ジイ ソプロピリデンーN' , N'' -ジフェニルー1 , 2 , 4 , 5 -ベンゼン 25 テトラアミン、N, N″ージシクロヘキシリデンーN′, N′′′ージ フェニルー1, 2, 4, 5ーベンゼンテトラアミン、N, N', N' ージシクロへキシリデンーN', N', N' ージフェニルー1, 2, 4, 5ーベンゼンテトラアミン、N, N'' ージベンジリデンーN', N', N' ージフェニルー1, 2, 4, 5ーベンゼンテトラアミン、N, N', N' ージベンジリデンーN', N', N', N' ージフェニルー1, 2, 4, 5ーベンゼンテトラアミンなどのR°、R が共にモノ置換アミノ基であるイミン誘導体が含まれる。

5

本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、上記の他に、N, N'ージイ ソプロピリデン-2, 5-ジヒドロキシ-1, 4-ベンゼンジアミン、 N, N' -ジイソプロピリデン-2, 4-ジヒドロキシ-1, 5-ベン 10 ゼンジアミン、N, N' -ジシクロヘキシリデン-2, 5-ジヒドロキ シー1, 4 -ベンゼンジアミン、N, N'. -ジシクロヘキシリデン-2 , 4-ジヒドロキシー1, 5-ベンゼンジアミン、N, N' -ジベンジ リデンー2, 5-ジヒドロキシー1, 4-ベンゼンジアミン、N, N'-ジベンジリデン-2, 4-ジヒドロキシ-1, 5-ベンゼンジアミン 15 などのR°、R⁴が共に水酸基であるイミン誘導体;N,N¹ージイソプ ロピリデン-2, 5-ジメルカプト-1, 4-ベンゼンジアミン、N, N' -ジイソプロピリデン-2, 4-ジメルカプト-1, 5-ベンゼン ジアミン、N, N' -ジシクロヘキシリデン-2, 5-ジメルカプトー 1, 4-ベンゼンジアミン、N, N' -ジシクロヘキシリデン-2, 4 20 -ジメルカプト-1, 5-ベンゼンジアミン、N, N' -ジベンジリデ ン-2, 5-ジメルカプト-1, 4-ベンゼンジアミン、N, N'-ジベンジリデン-2, 4-ジメルカプト-1, 5-ベンゼンジアミンなど のR°、R°が共にメルカプト基であるイミン誘導体が含まれる。

25 また、本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、例えば、式(1)におけるZがビフェニル環であり、R *、R bが共にアルキリデン基で保護さ

れたアミノ基であって、N, N'' -ジイソプロピリデンー3, 4, 3'、4′-ビフェニルテトラアミン、N, N'''-ジイソプロピリデン -3, 4, 3', 4'-ビフェニルテトラアミン、N, N"-ジイソブ チリデンー3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン、N, N'′ージイソブチリデンー3, 4, 3′, 4′ービフェニルテトラアミン 5 、N, N" -ジシクロヘキシリデン-3, 4, 3', 4' -ビフェニル テトラアミン、N, N''' ージシクロヘキシリデンー3, 4, 3', 4′-ビフェニルテトラアミン、N, N″-ジシクロヘキサノメチリデ ン-3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン、N, N'' ' -ジ シクロヘキサノメチリデンー3,4,3',4'-ビフェニルテトラア 10 トラアミン、N, N' ' ' ージベンジリデンー3, 4, 3', 4'ービ フェニルテトラアミンなどのR°、R°が共にアミノ基であるイミン誘導 体; N, N', N", N'' / ーテトライソプロピリデン-3, 4, 3 ' , 4' -ビフェニルテトラアミン、N, N' , N' , N' ' ' -テト 15 ライソブチリデン-3,4,3',4'-ビフェニルテトラアミン、N . N'. N". N'' / ーテトラシクロヘキシリデンー 3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン、N, N', N'', N'' ーテトラシ クロヘキサノメチリデンー3,4,3',4'ービフェニルテトラアミ ν , N, N', N", N'' - τ - 20 4′-ビフェニルテトラアミンなどのR°、R°が共にアルキリデン基で 保護されたアミノ基であるイミン誘導体などが含まれる。

さらに、本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、例えば、式(1)に おけるZがビフェニル環であり、 R^* 、 R^* が共にアルキリデン基で保護 25 されたアミノ基であって、N, N'' -ジイソプロピリデン-N', N'' ' -ジメチル-3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン、N,

, 4′ -ビフェニルテトラアミン、N, N″ -ジイソブチリデン-N′ , N′′′ ージメチルー3, 4, 3′, 4′ ービフェニルテトラアミン 、N, N''' ージイソブチリデン-N', N"ージメチルー3, 4, 3′, 4′-ビフェニルテトラアミン、N, N″-ジシクロヘキシリデ 5 ン-N', N''' -ジメチル-3, 4, 3', 4' -ビフェニルテト ラアミン、N, N''' - ジシクロヘキシリデンーN', N''' - ジ メチルー3, 4, 3', 4' ービフェニルテトラアミン、N, N'' ージ シクロヘキサノメチリデン-N', N'' ' -ジメチル-3, 4, 3', 4′ -ビフェニルテトラアミン、N, N′′′ -ジシクロヘキサノメ 10 チリデン-N', N''' -ジメチル-3, 4, 3', 4'-ビフェニ ルテトラアミン、N, N" -ジベンジリデン-N', N''' -ジメチ ルー3, 4, 3', 4' ービフェニルテトラアミン、N, N' ' ' ージ ベンジリデン-N', N''' -ジメチル-3, 4, 3', 4'-ビフ エニルテトラアミン、N, N" -ジイソプロピリデン-N', N''' 15 ージフェニルー3, 4, 3', 4'ービフェニルテトラアミン、N, N' ' ' ージイソプロピリデンーN' , N'' ージフェニルー3 , 4 , 3', 4′ -ビフェニルテトラアミン、N, N″ -ジシクロヘキシリデン-アミン、N, N''' - ジシクロヘキシリデン-N', N''' - ジフ 20 ェニルー3, 4, 3', 4' ービフェニルテトラアミン、N, N'' ージ ベンジリデンーN', N'''ージフェニルー3, 4, 3', 4'ービ フェニルテトラアミン、N, N''' ージベンジリデンーN', N'' ′ージフェニルー3, 4, 3′, 4′ービフェニルテトラアミンなどの R°、R°が共にモノ置換アミノ基であるイミン誘導体が含まれる。 25

本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、上記の他に、N, N'ージイ

ソプロピリデン-3,3'-ジヒドロキシ-4,4'-ビフェニルジア ミン、N, N' -ジイソプロピリデン-3, 4' -ジヒドロキシ-4, 3' -ビフェニルジアミン、N, N' -ジイソブチリデン-3, 3' -ジヒドロキシー4, 4′-ビフェニルジアミン、N, N′-ジイソブチ リデン-3, 4′-ジヒドロキシ-4, 3′-ビフェニルジアミン、N 5 , N' -ジシクロヘキシリデン-3, 3' -ジヒドロキシ-4, 4' -ビフェニルジアミン、N, N' ージシクロヘキシリデンー3, 4' ージ ヒドロキシー4, 3' -ビフェニルジアミン、N, N' -ジシクロヘキ サノメチリデンー3, 3′ージヒドロキシー4, 4′ービフェニルジア ミン、N, N' -ジシクロヘキサノメチリデン-3, 4' -ジヒドロキ 10 シー4, 3'ービフェニルジアミン、N, N'ージベンジリデンー3, 3′ -ジヒドロキシ-4, 4′ -ビフェニルジアミン、N, N′ -ジベ ンジリデン-3,4'-ジヒドロキシ-4,3'-ビフェニルジアミン などの R^c 、 R^d が共に水酸基であるイミン誘導体;N,N' ージイソプ ロピリデンー3, 3′ージメルカプトー4, 4′ービフェニルジアミン 15 、N,N'ージイソプロピリデンー3,4'ージメルカプトー4,3'ービフェニルジアミン、N, N' ージイソブチリデンー3, 3' ージメ ルカプト-4, 4' -ビフェニルジアミン、N, N' -ジイソブチリデ ン-3, 4' -ジメルカプト-4, 3' -ビフェニルジアミン、N, N′ージシクロヘキシリデンー3,3′ージメルカプトー4,4′ービフ 20 ェニルジアミン、N, N' ージシクロヘキシリデンー 3, 4' ージメル カプト-4, 3' -ビフェニルジアミン、N, N' -ジシクロヘキサノ メチリデン-3,3'-ジメルカプト-4,4'-ビフェニルジアミン 、N, N' -ジシクロヘキサノメチリデン-3, 4' -ジメルカプト-4, 3' -ビフェニルジアミン、N, N' -ジベンジリデンー3, 3'25 -ジメルカプト-4,4'-ビフェニルジアミン、N,<math>N'-ジベンジ リデン-3, 4' -ジメルカプト-4, 3' -ビフェニルジアミンなどの R^c 、 R^d が共にメルカプト基であるイミン誘導体が含まれる。

本発明の芳香族ポリアミン誘導体には、上記の他に、R°~R°のうち少なくとも2つが互いに結合して環を形成した化合物が含まれる。このような芳香族ポリアミン誘導体としては、例えば、分子内のアミノ基が前記複数のアミノ基を同時に保護しうる保護基(多官能保護基)で保護された化合物などが挙げられる。このような化合物の代表的な例としては、1,2,4,5ーテトラアミノベンゼンの分子内の2つのアミノ基が1つのオキサリル基で保護された化合物 [式(1)において、環Zがベンゼン環又はビフェニル環であって、R°とR°、R°とR°がそれぞれオキサリル基で保護されたアミノ基である化合物]、1,2,4,5ーテトラアミノベンゼンが2つのブタンー2,3ージイリデン基で保護された化合物 [式(1)において、環Zがベンゼン環又はビフェニル環であって、R°とR°、R°とR°がそれぞれブタンー2,3ージイリデン基で保護されたアミノ基である化合物]などが挙げられる。

5

10

15

20

25

前記式(1)で表される芳香族ポリアミン誘導体は、例えば、式(1)において、R°、R°、R°、R°の少なくとも一つがアミノ基である芳香族アミン化合物と、アミノ基を保護する保護基に対応するケトンまたはアルデヒドを室温または加熱下で脱水縮合することにより調製できる

反応には酸触媒を用いてもよい。酸触媒としては硫酸、塩酸などの無機酸;酢酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸などの有機酸;フッ化ホウ素—エーテル錯体などのルイス酸、酸性イオン交換樹脂などの樹脂などを使用できる。酸触媒の使用量は、酸の種類に応じて適宜選択でき、芳香族ポリアミンに対して、例えば0~70モル%、好ましくは0~60モル%程度である。

脱水方法としては、例えば、トルエンなどの共沸溶媒を用い、共沸した水と溶媒とをDean-stark水分離器により分離して溶媒のみを還流させる方法、ソックスレー抽出器に無水硫酸マグネシウムやモレキュラーシーブなどの乾燥剤を入れて溶媒を還流させて脱水する方法などが挙げられ、また、反応系中にジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)などの脱水剤を共存させて脱水する方法を用いることもできる。

反応は、溶媒の存在下又は非存在下で行うことができる。溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素、シクロヘキサンなどの脂環式炭化水素、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの非プロトン性極性溶媒などが挙げられる。ケトン又はアルデヒドの使用量は、原料の芳香族アミン化合物の保護するアミノ基1モルに対して、通常1モル以上であり、大過剰量用いることもできる。反応温度は、反応原料の種類などに応じて、例えば、10~150℃、好ましくは15~120℃程度の範囲から選択できる。反応圧力は、常圧、加圧下、減圧下の何れであってもよい。反応は、窒素雰囲気下で行ってもよく、回分式、半回分式、連続式などの慣用の方法により行うことができる。

上記反応により、原料の芳香族アミン化合物に対応する式(1)で表される芳香族ポリアミン誘導体が生成する。例えば、1, 2, 4, 5 ーベンゼンテトラアミンとアセトンからはN, N', N'', N'', N'', N'' ーテトライソプロピリデンー1, 2, 4, 5 ーベンゼンテトラアミン等が生成し、3, 4, 3', 4'ービフェニルテトラアミンとメチルエチルケトンからはN, N', N'', N''

ヒドの量や反応温度、反応時間等を調整することにより、アルキリデン 基による保護されたアミノ基の個数をコントロールできる。

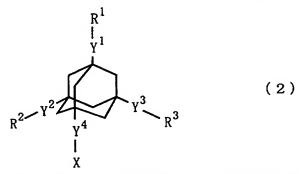
反応終了後、反応生成物は、例えば、濾過、濃縮、蒸留、抽出、晶析、再結晶、吸着、クロマトグラフィーなどの分離手段やこれらを組み合わせた分離手段により分離精製できる。例えば、減圧下で未反応ケトン又はアルデヒドを除去し、酸触媒を用いた場合にはアルカリ等により残存する酸成分を除去する工程を経て、蒸留や再結晶、又はカラムクロマトグラフィーなどにより目的化合物を精製することができる。

本発明の芳香族ポリアミン誘導体は、半導体部品などに有用な高耐熱 性且つ低誘電率のポリベンズアゾール類からなる絶縁膜を形成するため の材料として有用である。

ポリベンズアゾール類からなる絶縁膜は、上記芳香族ポリアミン誘導体とアダマンタンポリカルボン酸又はその誘導体とを有機溶媒に溶解して得られる重合性組成物からなる絶縁膜形成材料を、基材上に塗布した後、加熱して重合反応させることにより形成される。この際、芳香族ポリアミン誘導体は、単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

アダマンタンポリカルボン酸又はその誘導体としては、下記式(2) 又は(2a)で表される化合物を使用できる。

(式中、Xは水素原子、炭化水素基、又はR⁴を示し、R¹、R²、R³、



5

10

15

20

25

R'は、同一又は異なって、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、又はハロゲン化カルボニル基を示し、Y'、Y2、Y3、Y'は、同

一又は異なって、単結合又は2価の芳香族環式基を示す。但し、Xが水素原子又は炭化水素基である場合には、R¹、R²、R³のうち少なくとも一つは、保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基(ハロホルミル基)を示し、XがR⁴である場合には、R¹、R²、R³、R⁴のうち少なくとも一つは、保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基を示す)

10
$$HOOC$$

$$Y^{2}$$

$$Y^{4}$$

$$X^{a}$$

$$(2a)$$

15

20

25

(式中、X°は水素原子、カルボキシル基、又は炭化水素基を示し、Y¹、Y²、Y³、Y⁴は、同一又は異なって、単結合又は2価の芳香族環式基を示す)

式中、Xにおける炭化水素基には、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、及びこれらの結合した基などが含まれる。脂肪族炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブチル、ペンチル、ヘキシル、デシル、ドデシル基などの炭素数1~20(好ましくは1~10、さらに好ましくは1~6)程度の直鎖状又は分岐鎖状アルキル基;ビニル、アリル、1ーブテニル、3ーメチルー4ーペンテニル基などの炭素数2~20(好ましくは2~5)程度の直鎖状又は分岐鎖状アルケニル基;エチニル、プロピニル、1ーブチニル、2ーブチニル基などの炭素数2~20(好ましくは2~10、さらに好ましくは2~5)程度の直鎖状又は分岐鎖状アルキニル基などが

挙げられる。

5

10

15

20

脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロオクチル基などの3~20員(好ましくは3~12員)程度のシクロアルキル基、シクロプロペニル、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロへキセニル基などの3~20員(好ましくは3~15員、さらに好ましくは3~10員)程度のシクロアルケニル基などの単環の脂環式炭化水素基;アダマンタン環、パーヒドロインデン環、デカリン環、パーヒドロフルオレン環、パーヒドロアントラセン環、パーヒドロフェナントレン環、トリシクロ[5.2.1.0².6]デカン環、パーヒドロアナフテン環、パーヒドロフェナンン環、ノルボルナン環、ノルボルネン環など2~4環程度の橋かけ環式炭素環などを有する橋かけ環炭化水素基などが挙げられる。芳香族炭化水素基としては、フェニル、ナフチル基などの炭素数6~20(好ましくは6~14)程度の芳香族炭化水素基が挙げられる。

脂肪族炭化水素基と脂環式炭化水素基とが結合した炭化水素基には、シクロペンチルメチル、シクロヘキシルメチル、2ーシクロヘキシルエチル基などのシクロアルキルーアルキル基(例えば、C3-20シクロアルキルーC1-4アルキル基など)が含まれる。また、脂肪族炭化水素基と芳香族炭化水素基とが結合した炭化水素基には、アラルキル基(例えば、C7-18アラルキル基など)、アルキル置換アリール基(例えば、1~4個程度のC1-4アルキル基が置換したフェニル基又はナフチル基など)などが含まれる。

前記脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、及び 25 これらの結合した基は、置換基を有していてもよい。置換基としては反 応を損なわないものであれば特に限定されない。このような置換基とし て、例えば、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、置換オキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ基などのアルコキシ基、シクロアルキルオキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、シリルオキシ基など)、置換オキシカルボニル基(例えば、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基など)、アシル基(例えば、アセチル基などの脂肪族アシル基、アセトアセチル基、脂環式アシル基、芳香族アシル基)、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環基などが挙げられる。

前記式(2)又は(2a)で表されるアダマンタンポリカルボン酸及びその誘導体において、Xが水素原子又は炭化水素基である場合は、アダマンタン骨格の1,3,5位にそれぞれ官能基(カルボキシル基又はその等価基)を有する3官能アダマンタン化合物を示し、XがR⁴、すなわち、Xが保護基で保護されていてもよいカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である場合は、アダマンタン骨格の1,3,5,7位にそれぞれ官能基(カルボキシル基又はその等価基)を有する4官能アダマンタン化合物を示している。

10

15

20

25

本発明では、Xは、水素原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{6-14} 芳香族炭化水素基、Xは R^4 であるのが好ましい。また、Xとして、特に R^4 を用いた場合には、A官能基アダマンタン化合物となるため、より高い架橋性を得ることができる点で好ましい。

式 (2) 中、 $R^1 \sim R^4$ におけるカルボキシル基の保護基には、例えばアルコキシ基(メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、s - ブトキシ、t - ブトキシ、ヘキシルオキシなどの C_{1-10} アルコキシ基;メトキシメチルオキシ、メトキシエトキシメチルオキシ基などの(C_{1-4} アルコキシ) $_{1-2}$ C $_{1-4}$ アルコキシ基など)、シクロアルキルオキシ基(シクロペンチルオキシ、シクロヘキシル

オキシなどのC3-20シクロアルキルオキシ基など)、テトラヒドロフラ ニルオキシ基、テトラヒドロピラニルオキシ基、アリールオキシ基(フ ェノキシ、メチルフェノキシ基などのC6-20アリールオキシ基)、アラ ルキルオキシ基(ベンジルオキシ、ジフェニルメチルオキシ基などのC 7-18アラルキルオキシ基)、トリアルキルシリルオキシ基(トリメチル 5 シリルオキシ、トリエチルシリルオキシ基などのトリC1-4アルキルシ リルオキシ基)、置換基を有してもよいアミノ基(アミノ基;メチルア ミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノなどのモノまた はジ置換C1-6アルキルアミノ基;ピロリジノ、ピペリジノ基などの環 状アミノ基)、置換基を有してもよいヒドラジノ基 [ヒドラジノ基、N 10 -フェニルヒドラジノ基、アルコキシカルボニルヒドラジノ基(t-ブ トキシカルボニルヒドラジノ基などのCューュ。アルコキシカルボニルヒド ラジノ基など)、アラルキルオキシカルボニルヒドラジノ基(ベンジル オキシカルボニルヒドラジノ基などのCァ-18アラルキルオキシカルボニ ルヒドラジノ基)など]、アシルオキシ基(アセトキシ、プロピオニル 15 オキシ基などのC1-10アシルオキシ基など)などが含まれる。カルボキ シル基の保護基は、これらに限定されず、有機合成の分野で用いられる 他の保護基も使用できる。

ハロゲン化カルボニル基としては、塩化カルボニル基、臭化カルボニ ル基、フッ化カルボニル基、ヨウ化カルボニル基が挙げられる。

20

25

式(2)で表される化合物は、 $R^1 \sim R^4$ がアルコキシカルボニル基やアリールオキシカルボニル基等の場合はアダマンタンポリカルボン酸エステルであり、 $R^1 \sim R^4$ が置換基を有してもよいカルバモイル基の場合は、アダマンタンポリカルボン酸アミドであり、 $R^1 \sim R^4$ がハロゲン化カルボニル基の場合はアダマンタンポリカルボン酸ハライドである。

好ましいR¹~R⁴には、カルボキシル基、C₁-6アルコキシーカルボ

ニル基、 (C₁₋₄アルコキシ)₁₋₂-C₁₋₄アルコキシーカルボニル基、 N-置換カルバモイル基、テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基、 テトラヒドロフラニルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル 基、トリアルキルシリルオキシカルボニル基、ハロゲン化カルボニル基 が含まれる。

5

10

15

20

25

Y¹~Y¹における2価の芳香族環式基に対応する芳香環には、単環または多環の芳香族炭化水素環及び芳香族複素環が含まれる。単環の芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環が挙げられる。多環の芳香族炭化水素環としては、例えば、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環、フェナレン環などの2つ以上の芳香環がそれぞれ2個以上の原子を共有した縮合環構造をもつもの;ビフェニル環、ビフェニレン環、フルオレン環などの2つ以上の芳香環が単結合等の連結基や脂環式環を介して結合した構造のものなどが挙げられる。芳香族複素環としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などのヘテロ原子を1または複数含む単環または多環の芳香族複素環が挙げられる。芳香族複素環の具体例としては、フラン環、チオフェン環、ピリジン環、ピコリン環などの単環;キノリン環、イソキノリン環、アクリジン環、フェナジン環などの多環などが挙げられる。これらの芳香環は置換基を有していてもよい。前記置換基としては、Xにおける炭化水素基が有していてもよい置換基として例示のものが挙げられる。

本発明におけるアダマンタンポリカルボン酸及びその誘導体のうち3 官能アダマンタン化合物(アダマンタントリカルボン酸及びその誘導体)には、3官能基全てがカルボキシル基である化合物、1つの官能基が保護基で保護されたカルボニル基である化合物、2つの官能基が保護基で保護されたカルボニル基であるといか、2つの官能基が保護基で保護されたカルボニル基である化合物、3官能基全で保護基で保護とれたカ ルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である化合物などが含まれる。

3官能基全でがカルボキシル基である3官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1, 3, 5-アダマンタントリカルボン酸、7-メチル-1, 3, 5-アダマンタントリカルボン酸、7-フェニル-1, 3, 5-アダマンタントリカルボン酸、1, 3, 5-トリス(4-カルボキシフェニル)アダマンタン、1, 3, 5-トリス(4-カルボキシフェニル)-7-メチルアダマンタン、1, 3, 5-トリス(4-カルボキシブェニル)-7-フェニルアダマンタンなどが挙げられる。

5

25

1つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ 10 ルボニル基である3官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1 -メトキシカルボニル-3,5-アダマンタンジカルボン酸、1-(t -ブトキシカルボニル) -3,5-アダマンタンジカルボン酸、1-テ トラヒドロピラニル (THP) オキシカルボニルー3, 5-アダマンタ ンジカルボン酸、1-フェノキシカルボニル-3,5-アダマンタンジ 15 カルボン酸、1-メトキシメチル (MEM) オキシカルボニル-3, 5 -アダマンタンジカルボン酸、1-トリメチルシリル (TMS) オキシ カルボニルー3,5-アダマンタンジカルボン酸、1,3-ジカルボキ シ-5-アダマンタンカルボン酸クロリド、1-ジエチルカルバモイル -3,5-アダマンタンジカルボン酸、1-ピロリジニルカルボニルー 20 3,5-アダマンタンジカルボン酸、1,3-ビス(4-カルボキシフ ェニル) -5- (4-メトキシカルボニルフェニル) アダマンタンなど が挙げられる。

2つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ ルボニル基である3官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1 ,3-ビス(メトキシカルボニル)-5-アダマンタンモノカルボン酸 5

10

3官能基全てが保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ ルボニル基である3官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、例 えば、1,3,5-トリス (メトキシカルボニル) アダマンタン、1, 15 3, 5-トリス (t-ブトキシカルボニル) アダマンタン、1, 3, 5 - トリス (テトラヒドロピラニル (THP) オキシカルボニル) アダマ ンタン、1,3,5-トリス(フェノキシカルボニル)アダマンタン、 1, 3, 5-トリス (メトキシメチル (MEM) オキシカルボニル) ア ダマンタン、1, 3, 5-トリス(トリメチルシリル(TMS)オキシ 20 カルボニル) アダマンタン、1、3、5-アダマンタントリカルボン酸 トリクロリド、1,3,5-トリス(ジエチルカルバモイル)アダマン タン、1,3,5-トリス(1-ピロリジニルカルボニル)アダマンタ ン、1,3,5-トリス(4-メトキシカルボニルフェニル)アダマン タンなどが含まれる。 25

本発明におけるアダマンタンポリカルボン酸及びその誘導体のうち4

官能アダマンタン化合物(アダマンタンテトラカルボン酸及びその誘導体)には、4官能基全でがカルボキシル基である化合物、1つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である化合物、2つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である化合物、3つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である化合物、4官能基全で保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である化合物などが含まれる。

5

4官能基全てがカルボキシル基である4官能アダマンタン化合物の代 10 表的な例としては、1,3,5,7-アダマンタンテトラカルボン酸、 1,3,5,7-テトラキス(4-カルボキシフェニル)アダマンタン などが挙げられる。

1 つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ ルボニル基である4官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1 -メトキシカルボニル-3,5,7-アダマンタントリカルボン酸、115 - (t-ブトキシカルボニル)-3,5,7-アダマンタントリカルボ ン酸、1-テトラヒドロピラニル (THP) オキシカルボニルー3, 5 , 7-アダマンタントリカルボン酸、1-フェノキシカルボニル-3, 5. 7-アダマンタントリカルボン酸、1-メトキシメチル (MEM) オキシカルボニルー3,5,7-アダマンタントリカルボン酸、1-ト 20 リメチルシリル (TMS) オキシカルボニルー3, 5, 7ーアダマンタ ントリカルボン酸、1,3,5-トリカルボキシ-7-アダマンタンカ ルボン酸クロリド、1-ジエチルカルバモイルー3,5,7-アダマン タントリカルボン酸、1-(1-ピロリジニルカルボニル)-3,5, 7-アダマンタントリカルボン酸、1,3,5-トリス(4-カルボキ 25 シフェニル) - 7 - (4 - メトキシカルボニルフェニル) アダマンタン などが挙げられる。

2つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ ルボニル基である4官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1 ,3-ビス(メトキシカルボニル)-5,7-アダマンタンジカルボン 酸、1,3-ビス(t-ブトキシカルボニル)-5,7-アダマンタン 5 ジカルボン酸、1,3-ビス (テトラヒドロピラニル (THP) オキシ カルボニル)-5,7-アダマンタンジカルボン酸、1,3-ビス(フ ェノキシカルボニル) - 5, 7-アダマンタンジカルボン酸、1, 3-ビス (メトキシメチル (MEM) オキシカルボニル) -5, 7-アダマ ンタンジカルボン酸、1,3-ビス(トリメチルシリル(TMS)オキ 10 シカルボニル)-5,7-アダマンタンジカルボン酸、1,3-ジカル ボキシ-5, 7-アダマンタンジカルボン酸ジクロリド、1, 3-ビス (ジエチルカルバモイル) - 5, 7-アダマンタンジカルボン酸、1, 3-ビス (1-ピロリジニルカルボニル) -5, 7-アダマンタンジカ ルボン酸、1,3-ビス(4-カルボキシフェニル)-5,7-ビス(15 4-メトキシカルボニルフェニル) アダマンタンなどが挙げられる。

3つの官能基が保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カルボニル基である4官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1,3,5-トリス(メトキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカルで、1,3,5-トリス(t-ブトキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカルボン酸、1,3,5-トリス(テトラヒドロピラニル(THP)オキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカルボン酸、1,3,5-トリス(フェノキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカルボン酸、1,3,5-トリス(メトキシメチル(MEM)オキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカルボン酸、1,3,5-トリス(トリメチルシリル(TMS)オキシカルボニル)-7-アダマンタンモノカ

ルボン酸、1-カルボキシ-3, 5, 7-アダマンタントリカルボン酸トリクロリド、<math>1, 3, 5-トリス(ジエチルカルバモイル)-<math>7-アダマンタンモノカルボン酸、1, 3, 5-トリス(<math>1-ピロリジニルカルボニル)-7-アダマンタンモノカルボン酸、1-(4-カルボキシフェニル)-3, 5, 7-トリス(4-メトキシカルボニルフェニル)アダマンタンなどが挙げられる。

5

25

4 官能基全てが保護基で保護されたカルボキシル基又はハロゲン化カ ルボニル基である4官能アダマンタン化合物の代表的な例としては、1 , 3, 5, 7-テトラキス (メトキシカルボニル) アダマンタン、1, 3, 5, 7-テトラキス (t-ブトキシカルボニル) アダマンタン、1 10 , 3, 5, 7 - テトラキス (テトラヒドロピラニル (THP) オキシカ ルボニル) アダマンタン、1,3,5,7-テトラキス(フェノキシカ ルボニル) アダマンタン、1,3,5,7-テトラキス (メトキシメチ ル (MEM) オキシカルボニル) アダマンタン、1,3,5,7-テト ラキス (トリメチルシリル (TMS) オキシカルボニル) アダマンタン 15 、1,3,5,7-アダマンタンテトラカルボン酸テトラクロリド、1 , 3, 5, 7-テトラキス (ジエチルカルバモイル) アダマンタン、1 , 3, 5, 7ーテトラキス (1ーピロリジニルカルボニル) アダマンタ ン、1,3,5,7-テトラキス(4-メトキシカルボニルフェニル) アダマンタンなどが挙げられる。 20

これらのアダマンタンポリカルボン酸、アダマンタンカルボン酸誘導体は、それぞれ、単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

前記式(2)又は(2a)で表されるアダマンタンポリカルボン酸は、公知乃至慣用の方法により、又は公知の有機合成反応を利用することにより調製することができる。

絶縁膜形成材料には、上記以外の他の成分を含んでいてもよく、例え

ば、重合反応を促進するための触媒(硫酸などの酸触媒等)、溶液の粘 性を高めるための増粘剤(エチレングリコール等)、重合後の分子量を 調整するためのモノカルボン酸類(アダマンタンカルボン酸等)、重合 後の架橋度を調整するためのジカルボン酸類(アダマンタンジカルボン 酸等)、形成される絶縁被膜の基板密着性を高めるための密着促進剤(トリメトキシビニルシラン等) などを少量添加してもよい。

5

10

溶媒としては、アダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘 導体との環形成反応を阻害するものでなければ特に限定されない。この ような溶媒としては、例えば、脂肪族炭化水素(ヘキサン、ヘプタン、 オクタンなど)、脂環式炭化水素 (シクロヘキサン、メチルシクロヘキ サンなど)、芳香族炭化水素 (ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン、メシチレンなど)、ハロゲン化炭化水素(ジクロロメタン、 ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素など)、アルコール類(メ タノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、エチレングリコー ルなど)、エーテル類[ジオキサン、テトラヒロドフラン、ジエチルエ 15 ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル (PGME) など] 、エステル類[ギ酸エステル、酢酸エステル、プロピオン酸エステル、 安息香酸エステル、γ-ブチロラクトン、プロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート (PGMEA) など] 、ケトン類 (アセトン、 メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シク 20 ロペンタノン、シクロヘキサノンなど)、カルボン酸類(ギ酸、酢酸、 プロピオン酸、酪酸など)、非プロトン性極性溶媒(アセトニトリル、 プロピオニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル類;ホルムアミド、 ジメチルホルムアミド、アセトアミド、ジメチルアセトアミド、N-メ チルピロリドンなどのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキ 25 シド類)などが挙げられる。これらの溶媒は単独で若しくは2種類以上 を混合して使用してもよい。

5

10

15

20

25

絶縁膜形成材料を構成する重合性組成物の調製法は、前記アダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘導体(モノマー成分)とを溶媒に完全に溶解しうる方法であれば特に限定されず、例えば、モノマー成分、溶媒、その他の成分からなる混合物を撹拌又は静置することにより行われる。アダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘導体の混合比は、形成する絶縁膜の機能に影響しない限り、使用する溶媒に対する溶解度に応じて任意の比率で使用できる。好ましい混合比は、アダマンタンポリカルボン酸類/芳香族ポリアミン誘導体(モル比)=10/90~60/40、より好ましくは20/80~50/50程度である。

アダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘導体とを合計した量(モノマー総量)の溶媒に対する濃度は、使用する溶媒に対する溶解度に応じて任意に選択され、全モノマー濃度として、例えば5~70重量%、好ましくは10~60重量%程度である。前記芳香族ポリアミン誘導体を含む絶縁膜形成材料によれば、溶媒への溶解度の向上により高濃度のモノマー成分を溶解することができる。高濃度のモノマー成分を溶解した絶縁膜形成材料により形成される絶縁膜は、膜厚を大きくすることができるため優れた電気的特性を示し、種々の半導体製造プロセスに対応した膜厚を有する絶縁膜を形成することができる。

溶解は、芳香族ポリアミン誘導体が酸化されない限度において、例えば空気雰囲気下で行われ、好ましくは窒素、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気下で行われる。溶解させる温度は、特に限定されず、モノマーの溶解性や溶媒の沸点に応じて加熱してもよく、例えば $0\sim200$ C、好ましくは $10\sim150$ C程度である。

なお、絶縁膜形成材料としては、高い架橋度により高耐熱性を発揮し

うる絶縁膜が得られるため、アダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘導体との重縮合生成物(ポリベンズアゾール)を利用することが考えられる。しかし、このようなポリベンズアゾールは、高い架橋性を有するため溶媒への溶解性が低く、塗布により薄膜を形成するための絶縁膜形成材料に用いることは困難であった。これに対し、前記芳香族ポリアミン誘導体を含む絶縁膜形成材料は、上記溶媒にモノマー成分が完全に溶解されているため、そのまま塗布液として基材上に塗布した後に重合させて、高架橋型ポリベンズアゾールからなる絶縁膜を容易に形成することができる。

5

10

15

20

25

絶縁膜形成材料と塗布する基材としては、例えば、シリコンウェハー 、金属基板、セラミック基板などが挙げられる。塗布方法としては、特 に限定されず、スピンコート法、ディップコート法、スプレー法などの 慣用の方法を用いることができる。

加熱温度は、用いる重合性成分が重合する温度であれば特に制限されないが、例えば $100\sim500$ 、好ましくは $150\sim450$ C程度であり、一定温度又は段階的温度勾配が付されてもよい。加熱は、形成される薄膜の性能に影響がない限り、例えば空気雰囲気下で行われてもよく、好ましくは不活性ガス(窒素、アルゴンなど)雰囲気下、又は真空雰囲気下で行われる。

加熱により、絶縁膜形成材料に含まれるアダマンタンポリカルボン酸類と芳香族ポリアミン誘導体とが、通常、カルボキシル基の保護基及び/又はアミノ基の保護基の脱離を伴って重縮合し、重合生成物としてアダマンタン骨格含有ポリベンズアゾール類(イミダゾール、オキサゾール、チアゾール類)等が形成される。

加熱により形成された絶縁膜は、絶縁膜形成材料から形成された重合 体に含まれるアダマンタン環、芳香環、及びアゾール環又は6員の含窒 素環(重縮合部分に形成される環)を主な構成単位として含んでいる。 上記の絶縁膜は、例えば、3つの官能基を有するアダマンタンポリカル ボン酸を用いることにより、3次元構造を有するアダマンタン化合物と 2次元構造を有する芳香族ポリアミンとが結合して、アダマンタン骨格 を頂点(架橋点)として3方向に架橋した構造(3つの6角形が互いに 2頂点又は2辺を共有してなるユニット)を有する高架橋型高分子膜が 形成される。また、4つの官能基を有するアダマンタンポリカルボン酸 を用いることにより、アダマンタン骨格を頂点(架橋点)として4方向 に架橋した構造(3つの6角形が互いに2辺を共有してなるユニット) を有する網目状の高分子膜を形成することができる。このような絶縁膜 は、内部に多数の分子レベルの空孔を均一に分散して有するため優れた 比誘電率を有することができる。

加熱により形成された絶縁膜の膜厚は、例えば50nm以上(50~2000nm程度)、好ましくは100nm以上(100~2000nm程度)、より好ましくは300nm以上(300~2000nm程度)である。上記の絶縁形成材料によれば、モノマー濃度の高い塗布液を得ることができるため、ポリベンズアゾール類からなる絶縁膜であっても上記のような膜厚を実現することができる。50nm未満では、リーク電流が発生するなどの電気的特性に悪影響を及ぼしたり、半導体製造工程における化学的機械研磨(CMP)による膜の平坦化が困難となるなどの問題が生じやすいため、特に層間絶縁膜用途としては適さない。

上記の絶縁膜は、低誘電率且つ高耐熱性の絶縁膜を形成することができる。絶縁膜は、例えば、半導体装置等の電子材料部品における絶縁被膜として使用することができ、特に層間絶縁膜として有用である。

10

15

20

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。なお、赤外線吸収スペクトルデータにおける「s」、「m」、「w」は、各記号の前に記された波長の吸収強度を示し、それぞれ「強い」、「中程度」、「弱い」吸収があったことを意味している。高分子膜の膜厚は、エリプソメーターを用いて測定した。

合成例1

5

10

15

20

25

1,3,5ーアダマンタントリカルボン酸トリメチルエステルの合成 co_2 H co_2 CH₃

$$H_3CO_2C$$
 CO_2H
 H_3CO_2C
 CO_2CH_3

撹拌機、冷却管、温度計を備えた200m1フラスコに、1,3,5 ーアダマンタントリカルボン酸26.8g(100mmol)、メタノ ール100ml、硫酸0.49g(5mmol)を加え、窒素雰囲気下 にて3時間加熱還流させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下メタ ノールを除去し、反応混合物を酢酸エチルに溶解して得られた溶液を、 10%炭酸ナトリウム水溶液、水で洗浄し、残存の酸成分を除去した。 得られた酢酸エチル溶液から、減圧下酢酸エチルを除去して、1,3, 5ーアダマンタントリカルボン酸トリメチルエステル27.3g(88 mmol)を得た(収率88%)。

[NMRスペクトルデータ]

¹H-NMR (CDCl₃) δ (ppm): 1.84 (m,6H),
2.01 (m,6H), 2.30 (m,1H), 3.65 (m,9H)

¹³C-NMR (CDCl₃) δ (ppm): 27.86,37.0
6,39.11,41.28,51.91,176.40

実施例1

3, 3' ージアミノベンジジンテトライソプロパノイミン $\begin{bmatrix} N, \ N' \end{bmatrix}$, N'', N'' N'' ーテトライソプロピリデンー 3, 4, 3', 4' ービフェニルテトラアミン 1 の合成

10

15

25

脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた200m1フラスコに、3,3′ージ アミノベンジジン21.4g(100mmo1)とアセトン100ml 、pートルエンスルホン酸・1水和物0.95g(5mmo1)を加え 、窒素雰囲気下にて3時間加熱還流させた。これを室温まで冷却させた 後、減圧下アセトンを除去したものに酢酸エチルを加え、水、10%炭 酸ナトリウム水溶液にて洗浄することで残存の酸成分を除去した。この 溶液から、減圧下酢酸エチルを除去した後、シリカゲルクロマトグラフ ィーにて精製することで、目的の3,3′ージアミノベンジジンテトラ イソプロパノイミン[N,N′, N″, N′′′ーテトライソプロピリ デンー3,4,3′, 4′ービフェニルテトラアミン]28.5g(7 6mmo1)を得た(収率76%)。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1627 (C=N)

20 MS:375 (M+H),359,333,324 実施例2

3, 3' -ジアミノベンジジンモノイソプロパノイミン <math>[N'-1] プロピリデン-3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン <math>[N'] 及び3', 3' -ジアミノベンジジンジイソプロパノイミン <math>[N'], N'' ' - ジイソプロピリデン-3, 4, 3', 4' - ビフェニルテトラアミン [N] の合成

脱水剤としてモレキュラシーブス 4 A を加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた 2 O O m 1 フラスコに、 3 、 3' ージ アミノベンジジン 2 1 . 4 g(1 O O m m o 1)とアセトン 1 O O m 1、酢酸 3 . O g(5 O m m o 1)を加え、窒素雰囲気下にて 3 時間加熱 還流させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセトンを除去した ものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の 3、3' ージアミノベンジジンモノイソプロパノイミン [N' ーイソプロ ピリデンー 3 、4 、4' ービフェニルテトラアミン [N' ーイソプロ ミン [N' 、N' 、[N' 1 ・ [N'] ・ [N']

[3,3'-ジアミノベンジジンモノイソプロパノイミンのスペクトルデータ]

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹) : 1628 (C=N)

MS: 255 (M+H), 238, 198

[3, 3' -ジアミノベンジジンジイソプロパノイミンのスペクトルデ ータ]

20 赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1627 (C=N)

MS: 295 (M+H), 278, 238

実施例3

5

10

15

25

3, 3' -ジアミノベンジジンジイソブチルイミン [N, N', N'], N'' , N''

$$\begin{array}{c|c} H_2N & & \\ \hline \\ H_2N & & \\ \hline \\ NH_2 & & \\ \hline \end{array}$$

5 脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた200mlフラスコに、3,3'ージ アミノベンジジン21.4g(100mmol)とメチルエチルケトン 100ml、pートルエンスルホン酸・1水和物0.95g(5mmol)を加え、窒素雰囲気下にて60℃で5時間撹拌させた。これを室温 まで冷却させた後、減圧下メチルエチルケトンを除去したものに酢酸エチルを加え、水、10%炭酸ナトリウム水溶液にて洗浄することで残存の酸成分を除去した。この溶液から、減圧下酢酸エチルを除去した後、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の3,3'ージアミノベンジジンテトライソブチルイミン[N,N',N",N',1'
15 'ーテトライソブチリデンー3,4,3',4'ービフェニルテトラアミン]30.1g(70mmol)を得た。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1630 (C=N)

MS:431(M+H),375

実施例4

3,3'-ジアミノベンジジンテトラシクロヘキサノメチルイミン[N,N',N",N'''-テトラシクロヘキサノメチリデン-3,4,3',4'-ビフェニルテトラアミン]の合成

20 実施例 5

MS:591 (M+H), 495

, 3' -ジアミノベンジジンテトラシクロヘキサノイミン [N, N', N'', N''', N''] - テトラシクロヘキシリデン- 3, 4, 3', 4' - ビフェニルテトラアミン[N, N', N'', N''] の合成

撹拌機、冷却管、温度計を備えた200mlフラスコに、3,3′ージアミノベンジジン21.4g(100mmol)とシクロヘキサノン100mlを加え、窒素雰囲気下60Cにて2時間還流させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下シクロヘキサノンを除去したものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の3,3′ージアミノベンジジンテトラシクロヘキサノイミン [N,N′,N″,N′′ーテトラシクロヘキシリデン-3,4,3′,4′ービフェニルテトラアミン]48.1g(90mmol)を得た。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1636 (C=N)

10 MS:535 (M+H),491,453 実施例6

5

20

25

3, 3' -ジヒドロキシベンジジンジイソプロパノイミン [N, N' -ジイソプロピリデン-3, 3' -ジヒドロキシベンジジン] の合成

脱水剤としてモレキュラシーブス 4 Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた 3 O O m 1 フラスコに、 3 、 3' ージ ヒドロキシベンジジン 2 1 . 6 g(1 O O m m o 1)とアセトン 1 O O m 1 、ジメチルアセトアミド 1 O O m 1 、p ートルエンスルホン酸・ 1水和物 0 . 9 5 g(5 m m o 1)を加え、窒素雰囲気下 6 O $\mathbb C$ にて 8 時 間撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセトンとジメチ ルアセトアミドを除去したものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて 精製することで、目的の 3 、 3' ージヒドロキシベンジジンジイソプロ パノイミン [N, N' ージイソプロピリデン -3 、 3' ージヒドロキシ ベンジジン [N, N' ージイソプロピリデン -3 、 3' ージヒドロキシ 赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1628 (C=N)

MS: 297 (M+H), 279, 240

実施例7

10

15

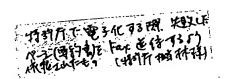
脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた300mlフラスコに、3,3'ージ ヒドロキシベンジジン21.6g(100mmol)とシクロヘキサノ ン100ml、ジメチルアセトアミド100ml、pートルエンスルホ ン酸・1水和物0.95g(5mmol)を加え、窒素雰囲気下60℃ にて8時間撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下シクロヘ キサノンとジメチルアセトアミドを除去したものを、シリカゲルクロマ トグラフィーにて精製することで、目的の3,3'ージヒドロキシベン ジジンジシクロヘキサノイミン[N,N'ージシクロヘキシリデンー3 ,3'ージヒドロキシベンジジン]32.0g(85mmol)を得た

20 赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1637 (C=N)

MS: 377 (M+H), 295

実施例8

1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミンテトライソプロパノイミン [N, N', N", N'' / - テトライソプロピリデン-1, 2, 4, 5
 25 - ベンゼンテトラアミン]の合成



脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた200m1フラスコに、1,2,4, 5ーベンゼンテトラアミン13.8g(100mmo1)とアセトン1 00m1、pートルエンスルホン酸・1水和物0.95g(5mmo1)を加え、窒素雰囲気下にて5時間加熱還流させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセトンを除去したものに酢酸エチルを加え、水、 10 10%炭酸ナトリウム水溶液にて洗浄することで残存の酸成分を除去した。この溶液から、減圧下酢酸エチルを除去した後、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の1,2,4,5ーベンゼンテトラアミンテトライソプロパノイミン[N,N',N",N'', ーテトライソプロピリデンー1,2,4,5ーベンゼンテトラアミン]20 15 .9g(70mmo1)を得た。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1628 (C=N)

MS: 299 (M+H), 257

実施例 9

25

1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミンモノイソプロパノイミン [N 20 -イソプロピリデン-1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミン] 及び、1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミンジイソプロパノイミン [N, N ″ - ジイソプロピリデン-1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミン] の合成

脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、

撹拌機、冷却管、温度計を備えた200mlフラスコに、1,2,4,5-ベンゼンテトラアミン13.8g(100mmol)とアセトン100ml、酢酸3.0g(50mmol)を加え、窒素雰囲気下にて3時間加熱還流させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセトンを除去したものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の1,2,4,5-ベンゼンテトラアミン]7、5g(42mmol)と、1,2,4,5-ベンゼンテトラアミンジイソプロパノイミン[N,N″ージイソプロピリデン-1,2,4,5-ベンゼンテトラアミン]3.9g(18mmol)を得た。

[1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラアミンモノイソプロパノイミンの スペクトルデータ]

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1628 (C=N)

MS: 179 (M+H), 137

15 [1, 2, 4, 5 - ベンゼンテトラアミンジイソプロパノイミンのスペクトルデータ]

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1627 (C=N)

MS: 219 (M+H), 177

実施例10

5

10

25

1, 2, 4, 5 ーベンゼンテトラアミンテトラシクロヘキサノイミン
[N, N', N", N'' / ーテトラシクロプロピリデンー1, 2, 4
. 5 ーベンゼンテトラアミン]の合成

撹拌機、冷却管、温度計を備えた200m1フラスコに、1,2,4

,5-ベンゼンテトラアミン13.8g(100mmo1)とシクロヘキサノン100mlを加え、窒素雰囲気下<math>60℃にて4時間撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下シクロヘキサノンを除去したものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて精製することで、目的の1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラアミンテトラシクロヘキサノイミン [N, N', N", N', ' '-テトラシクロプロピリデン<math>-1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラアミン] <math>39.4g(86mmo1) を得た。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1636 (C=N)

MS:459(M+H),377

10 実施例11

5

4, 6 - ジアミノレゾルシノールジイソプロパノイミン [N, N' -ジイソプロピリデン- 2, 4 - ジヒドロキシ- 1, 5 - ベンゼンジアミン <math>[N, N']

脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた300m1フラスコに、4,6-ジア ミノレゾルシノール14.0g(100mmo1)とアセトン100m 1、ジメチルアセトアミド100m1、p-トルエンスルホン酸・1水 和物0.95g(5mmo1)を加え、窒素雰囲気下60℃にて6時間 撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセトンとジメチル アセトアミドを除去したものを、シリカゲルクロマトグラフィーにて精 製することで、目的の4,6-ジアミノレゾルシノールジイソプロパノ イミン [N, N' -ジイソプロピリデン-2, 4ージヒドロキシー1, 5-ベンゼンジアミン] 16.5g(75mmo1)を得た。 赤外線吸収スペクトルデータ (c m ⁻¹) : 1 6 2 8 (C = N)

MS: 221 (M+H), 179

実施例12

4, 6 - ジアミノレゾルシノールジシクロヘキサノイミン $\begin{bmatrix} N, \ N' \\ \widetilde{y}$ シクロヘキシリデンー 2, 4 - \widetilde{y} ヒドロキシー 1, 5 - \widetilde{x} ンジアミン $\begin{bmatrix} N \end{bmatrix}$ の合成

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_5
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8
 H_8

脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた300mlフラスコに、4,6ージア ミノレゾルシノール14.0g(100mmol)とシクロヘキサノン 100ml、ジメチルアセトアミド100ml、pートルエンスルホン 酸・1水和物0.95g(5mmol)を加え、窒素雰囲気下60℃に て6時間撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下シクロヘキ サノンとジメチルアセトアミドを除去したものを、シリカゲルクロマト グラフィーにて精製することで、目的の4,6ージアミノレゾルシノー ルジシクロヘキサノイミン [N,N'ージシクロヘキシリデンー2,4 ージヒドロキシー1,5ーベンゼンジアミン]23.4g(78mmo 1)を得た。

20 赤外線吸収スペクトルデータ (cm-1):1638 (C=N)

MS:301(M+H),219

実施例13

1,3-ジアニリノー4,6-ジアミノベンゼンジイソプロパノイミン [N,N'''-ジイソプロピリデンーN',N"-ジフェニルー1
 25,2,4,5-ベンゼンテトラアミン]の合成

 脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた300mlフラスコに、1,3-ジア ニリノー4,6-ジアミノベンゼン29.0g(100mmol)とア セトン100ml、ジメチルアセトアミド100ml、pートルエンス ルホン酸・1水和物0.95g(5mmol)を加え、窒素雰囲気下6
 0℃にて8時間撹拌させた。これを室温まで冷却させた後、減圧下アセ トンとジメチルアセトアミドを除去したものを、シリカゲルクロマトグ ラフィーにて精製することで、目的の1,3-ジアニリノー4,6-ジ アミノベンゼンジイソプロパノイミン[N,N'''ージイソプロピリ デン-N',N"ージフェニルー1,2,4,5-ベンゼンテトラアミ
 ン]27.0g(73mmol)を得た。

赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹) : 1630 (C=N)

MS: 371 (M+H), 329

実施例14

25

1,3-ジアニリノー4,6-ジアミノベンゼンジシクロヘキサノイ
 20 ミン[N,N'''-ジシクロヘキシリデンーN',N"ージフェニルー1,2,4,5-ベンゼンテトラアミン]の合成

脱水剤としてモレキュラシーブス4Aを加えたソックスレー抽出器、 撹拌機、冷却管、温度計を備えた300mlフラスコに、1,3-ジア 赤外線吸収スペクトルデータ (cm⁻¹):1639 (C=N)
 MS:451 (M+H),369
 実施例15

5

合成例1で得られた1,3,5-アダマンタントリカルボン酸トリメ チルエステル 2. 4 8 g (8 m m o 1) と実施例 5 で得られた 3, 3' -ジアミノベンジジンテトラシクロヘキサノイミン <math>[N, N', N']15 N^{\prime} $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ - テトラシクロヘキシリデンー $^{\prime}$ 3 $^{\prime}$, $^{\prime}$ 4 $^{\prime}$ - ビフェニ ルテトラアミン] 6. 42g(12mmol)を、窒素雰囲気下、室温 にてメシチレン100gに溶解させて、モノマー濃度8.2重量%の塗 布液を調製した。この塗布液を細孔径0.1ミクロンのフィルターを通 した後、8インチのシリコンウェハ上にスピンコートした。これを窒素 20 雰囲気下、300℃で30分間加熱した後、さらに400℃で30分間 加熱して膜を形成した。こうして得られた高分子膜の赤外線吸収スペク トルを測定したところ、図1に示される赤外線吸収スペクトルデータに より、目的の架橋ポリベンズイミダゾール膜が形成されていることを確 認した。得られた膜の膜厚は300mmであった。 25

赤外線吸収スペクトルデータ (c m-1):

805 (m), 1280 (m), 1403 (m), 1450 (s), 1522 (w), 1625 (w), 2857 (s), 2928 (s), 3419 (w)

比較例1

実施例15において、1,3,5-アダマンタントリカルボン酸トリ 5 メチルエステルの代わりに1,3,5-アダマンタントリカルボン酸を 、N, N', N", N''' ーテトラシクロヘキシリデンー 3, 4, 3 ′, 4′-ビフェニルテトラアミンの代わりに3, 3′-ジアミノベン ジジンを、それぞれ実施例15と同量使用したところ、溶媒 (メシチレ ン) への溶解度が低かった。そのため、1,3,5-アダマンタントリ 10 カルボン酸を 0.54g (2mmol) 用い、3,3' ージアミノベン ジジンを0.64g(3mmo1)用いた以外は、実施例15と同様の 操作を行い、モノマー濃度1.2重量%の塗布液を調製した。この塗布 液を用い、実施例5と同様の操作を行って得られた高分子膜の赤外線吸 収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズイミダゾール膜 15 が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は20nm未満で あった。

実施例16

1, 3, 5, 7-アダマンタンテトラカルボン酸テトラメチルエステル4.42g(12mmol)と実施例5で得られた3, 3'ージアミノベンジジンテトラシクロヘキサノイミン[N, N', N", N', 'ハ', ハーテトラシクロヘキシリデン-3, 4, 3', 4'ービフェニルテトラアミン]12.83g(24mmol)を、窒素雰囲気下、室温にてメチルイソブチルケトン(MIBK)100gに溶解させて、モノマー濃度14.7重量%の塗布液を調製した。この塗布液を細孔径0.1ミクロンのフィルターを通した後、8インチのシリコンウェハ上にスピンコ

ートした。これを窒素雰囲気下、300℃で30分間加熱した後、さらに400℃で30分間加熱して膜を形成した。こうして得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズイミダゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は400nmであった。

比較例2

5

10

15

25

実施例16において、1、3、5、7ーアダマンタンテトラカルボン酸テトラメチルエステルの代わりに1、3、5、7ーアダマンタンテトラカルボン酸を、N、N′、N″、N″、'ハ′、'ーテトラシクロへキシリデン-3、4、3′、4′ービフェニルテトラアミンの代わりに3、3′ージアミノベンジジンを、それぞれ実施例16と同量使用したところ、溶媒(メチルイソブチルケトン:MIBK)への溶解度が低かった。そのため、1、3、5、7ーアダマンタンテトラカルボン酸を0.62g(2mmo1)用い、3、3′ージアミノベンジジンを0.86g(4mmo1)用いた以外は、実施例16と同様の操作を行い、モノマー濃度1.5重量%の塗布液を調製した。この塗布液を用い、実施例16と同様の操作を行って得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズイミダゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は20m未満であった。

20 実施例17

1, 3, 5-アダマンタントリカルボン酸 4. 29g(16mmol) と実施例 1 で得られた 3, 3' -ジアミノベンジジンテトライソプロパノイミン [N, N', N", N'' ' -テトライソプロピリデン-3, 4, 3', 4' -ビフェニルテトラアミン] 8. 99g(24mmol) を、窒素雰囲気下、室温にてジオキサン100gに溶解させて、モノマー濃度 11. 7重量%の塗布液を調製した。この塗布液を細孔径 0

. 1ミクロンのフィルターを通した後、8インチのシリコンウェハ上に スピンコートした。これを窒素雰囲気下、300℃で30分間加熱した 後、さらに400℃で30分間加熱して膜を形成した。こうして得られ た髙分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリ ベンズイミダゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の 膜厚は360nmであった。

実施例18

5

10

25

実施例17において、芳香族ポリアミン誘導体として、N, N', N", N''' ーテトライソプロピリデンー3, 4, 3', 4' ービフェ ニルテトラアミンの代わりに実施例2で得られた3,3′ージアミノベ ンジジンモノイソプロパノイミン [N' -イソプロピリデン-3, 4, 3', 4'-ビフェニルテトラアミン] 4.88g (19.2 mm o l) 及び3, 3′ ージアミノベンジジンジイソプロパノイミン [N′, N ′′′ ージイソプロピリデンー3,4,3′,4′ ービフェニルテトラ アミン] 1. 41g(4.8mmo1)を用いた以外は、実施例17と 15 同様の操作を行い、モノマー濃度9.6重量%の塗布液を調製した。こ の塗布液を用い、実施例17と同様の操作を行って得られた高分子膜の 赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズイミダ ゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は300 nmであった。 20

比較例3

実施例17において、1,3,5-アダマンタントリカルボン酸、及 $\text{ \it UN, N', N', N'' / } - テトライソプロピリデンー <math>3$, 4 , 3', 4′ービフェニルテトラアミンの代わりに3, 3′ージアミノベンジ ジンを、それぞれ実施例17と同量使用したところ、溶媒(ジオキサン) への溶解度が低かった。そのため、1,3,5-アダマンタントリカ

ルボン酸を1.07g(4mmol)用い、3,3′ージアミノベンジジンを1.29g(6mmol)用いた以外は、実施例17と同様の操作を行い、モノマー濃度2.3重量%の塗布液を調製した。この塗布液を用い、実施例17と同様の操作を行って得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズイミダゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は20nm未満であった。

実施例19

5

1,3,5-アダマンタントリカルボン酸3.76g(14mmol)と実施例6で得られた3,3'-ジヒドロキシベンジジンジイソプロパノイミン[N,N'-ジイソプロピリデン-3,3'-ジヒドロキシベンジジン]6.22g(21mmol)を、窒素雰囲気下、室温にてプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)100gに溶解させて、モノマー濃度9.1重量%の塗布液を調製した。この塗布液を15 細孔径0.1ミクロンのフィルターを通した後、8インチのシリコンウェハ上にスピンコートした。これを窒素雰囲気下、300℃で30分間加熱した後、さらに400℃で30分間加熱して膜を形成した。こうして得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズオキサゾール膜が形成されていることを確認した。得5れた膜の膜厚は300nmであった。

比較例4

実施例19において、1,3,5-アダマンタントリカルボン酸、及び3,3'-ジアセトキシベンジジンジアセチルアミドの代わりに3,3'-ジヒドロキシベンジジン1.30g(6mmol)を、それぞれ25 実施例19と同量使用したところ、溶媒(プロピレングリコールモノメチルエーテル:PGME)への溶解度が低かった。そのため、1,3,

5-アダマンタントリカルボン酸を1.07g(4mmol)用い、3,3'-ジヒドロキシベンジジンを1.30g(6mmol)用いた以外は、実施例19と同様の操作を行い、モノマー濃度2.3重量%の塗布液を調製した。この塗布液を用い、実施例9と同様の操作を行って得られた高分子膜の赤外線吸収スペクトルを測定したところ、目的の架橋ポリベンズオキサゾール膜が形成されていることを確認した。得られた膜の膜厚は20nm未満であった。

比較例5

撹拌機、冷却管を備えたフラスコに、1,3,5ーアダマンタントリカルボン酸5.37g(20mmol)、3,3′ージアミノベンジジン6.43g(30mmol)、ポリリン酸100gを加え、窒素雰囲気下、200℃で12時間加熱し、撹拌した。冷却後、反応液に水を加え析出した固体を濾過により取り出し、炭酸水素ナトリウム水溶液、水、メタノールを用いて洗浄することにより、ポリベンズイミダゾールを固体として得た。得られたポリベンズイミダゾールの固体を、Nーメチルピロリドン(NMP:溶媒)に溶解させてようと試みたが、溶解せず、スピンコート法による薄膜化が不可能であり、目的の薄膜は得られなかった。

請求の範囲

1. 下記式(1)

(式中、環 Z は単環または多環の芳香環を示し、R *、R *、R *、R *、R *は 環 Z に結合している置換基であって、R *、R *は、同一又は異なって、 保護基で保護されていてもよいアミノ基を示し、R *、R *は、同一又は 異なって、保護基で保護されていてもよいアミノ基、保護基で保護され ていてもよい水酸基、又は保護基で保護されていてもよいメルカプト基 を示す。但し、R *、R *、R *、R *の少なくとも一つはアルキリデン基 で保護されたアミノ基を示す)

で表される芳香族ポリアミン誘導体。

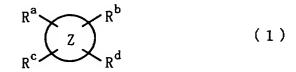
15

10

20

要 約 書

本発明の芳香族ポリアミン誘導体は、下記式(1)



(式中、環 Z は単環または多環の芳香環を示し、R°、R°、R°、R°は 環 Z に結合している置換基であって、R°、R°は、同一又は異なって、保護基で保護されていてもよいアミノ基を示し、R°、R°は、同一又は異なって、保護基で保護されていてもよいアミノ基、保護基で保護されていてもよい水酸基、又は保護基で保護されていてもよいメルカプト基を示す。但し、R°、R°、R°、R°の少なくとも一つはアルキリデン基で保護されたアミノ基を示す)で表される。

